



Advanced Semiconductor Packaging & Chiplet Show

차세대 반도체 패키징 산업전

2024. 8. 28(수) - 30(금)

수원컨벤션센터



About ASPS

차세대 반도체 패키징 산업전은 지난 2023년 8월,
반도체 산업 최적의 입지 조건을 갖추고 있는 수원컨벤션센터에서
그 첫 시작을 알리며 반도체 업계 종사자들의 많은 관심과 참여속에 성료했습니다.

이에 힘입어 경기도와 수원시는 최신 반도체 패키징 글로벌 트렌드 및 응용장비,
재료, 기술 솔루션을 선보일 수 있는 반도체 후공정 전문 전시회인
'2024 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)'을 더욱 확장된 규모와 내실 있는 구성으로
수원컨벤션센터에서 **2024년 8월 28일부터 30일까지** 개최합니다.

반도체 패키징 산업의 미래와 함께할 귀사를
본 2024 차세대 반도체 패키징 산업전에 초청하오니
많은 참가 바랍니다.

“반도체 메가 클러스터, ASPS가 함께 합니다”

수원컨벤션센터는

경기 이남 지역에 소재한 많은 반도체 관련 기업들이 방문하기에
최적의 입지 조건을 갖춘 전시장입니다



경기도 반도체 기업 현황

기업 **225** 개사

종사자 **92,000** 여명

전국대비
48%

전국대비
65%

전시회 개요

명칭	2024 차세대 반도체 패키징 산업전 Advanced Semiconductor Packaging & Chiplet Show 2024
약칭	ASPS 2024
기간	2024. 8. 28(수) - 30(금), 3일간
시간	오전 10:00-오후 17:00
장소	수원컨벤션센터
규모	참가업체 120개사 500부스
주최	경기도, 수원시
주관	(재)수원컨벤션센터, (주)전자신문사, (주)제이엑스포
후원	소부장기술융합포럼, 차세대융합기술연구원, 한국마이크로전자및패키징학회, 한국마이크로전자패키징연구조합, 한국실장산업협회, 한국전자기술연구원, 한양대학교링크3.0사업단, 한양첨단패키징연구센터 (예정)

동시개최 행사

CONFERENCE

차세대 반도체
패키징 컨퍼런스

SYMPOSIUM

한국마이크로전자
패키징연구조합
(KAMP) 심포지움

SEMINAR

참가업체
기술세미나 외

전시 품목



반도체 패키징 및
테스트 공정 장비



반도체 패키징
소재 및 부품

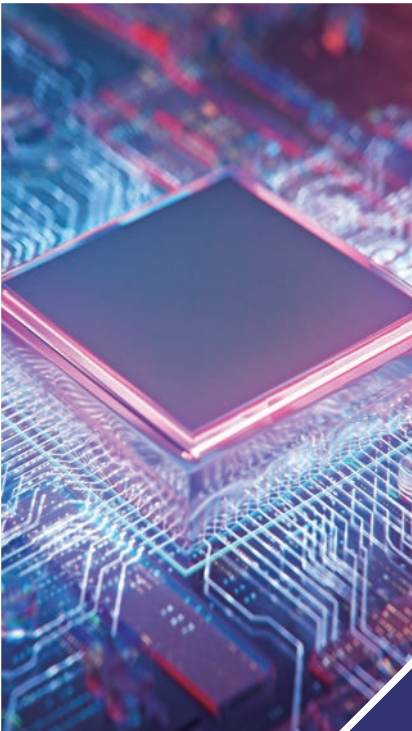


반도체 패키징
기술 솔루션

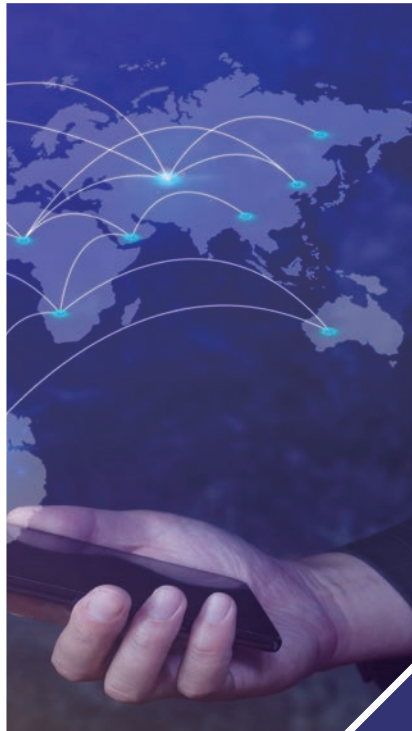


기타 반도체 후공정
소재, 부품, 장비 외

관람객 프로필



국내외 종합 반도체사

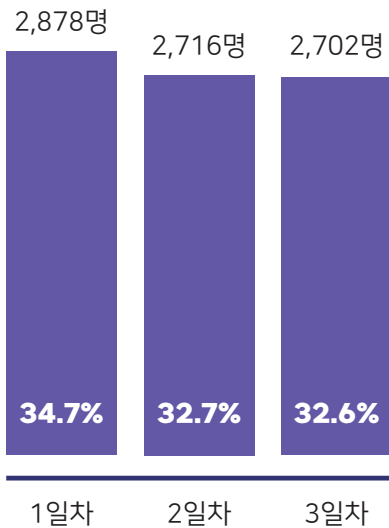


해외 및 국내 OSAT사



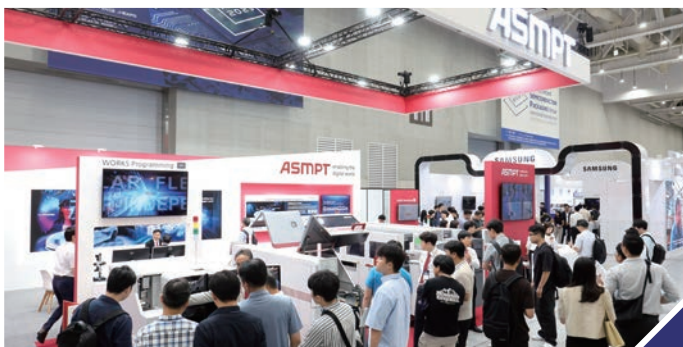
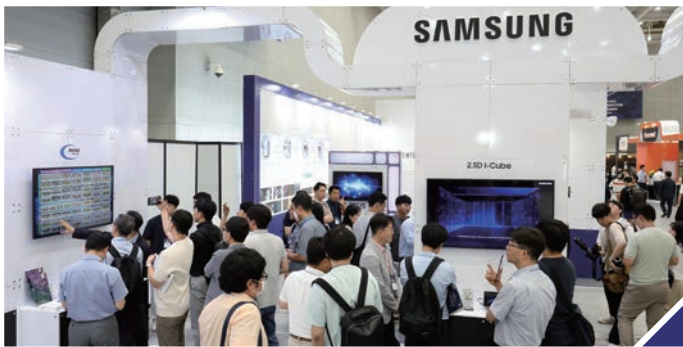
전자/자동차/IT 관련 제조사
및 연구 개발사

ASPS 2023 Show Report



관람객 합계 :
8,296명

참가업체 합계 :
91개사
276부스



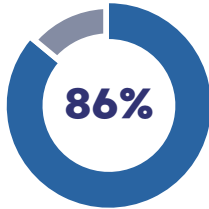
Key Visitors

- ALT
- AMKOR TECHNOLOGY
- APACT
- ASE KOREA
- ASML
- AT SEMICON
- DB HITEK
- DOOSAN TESNA
- GMTEST
- HANA MICRON
- HANWHA NXMD
- HYUNDAI MOBIS
- HYUNDAI MOTOR
- INTEL
- ITEK
- JCET STATS CHIPPAK KOREA
- LB LUSEM
- LB SEMICON
- LG ELECTRONICS
- LG INNOTEK
- MCNEX
- MEMSPACK
- NEPES
- NEPES ARK
- NEPES LAWEH
- PARTRON
- QUALCOMM
- SAMSUNG
- SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
- SAMSUNG SDI
- SAPIEN SEMICONDUCTORS
- SFA SEMICON
- SIEMENS
- SIGNETICS
- SK HYNIX
- SKAICHIPS
- STECO
- TEKLINE KOREA
- TEXAS INSTRUMENTS
- WINPAC

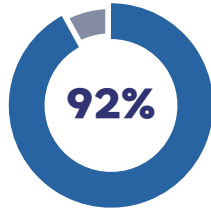
참가업체 피드백



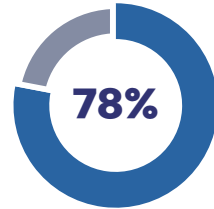
“첫 회임에도 불구하고 많은 관람객이 방문하여 만족함”
 “실제 장비업체 관계자들의 방문이 많아서 좋았습니다”
 “전시회 배치와 동선이 매끄러웠던 것이 좋았음”



주최자 만족도



관람객 만족도

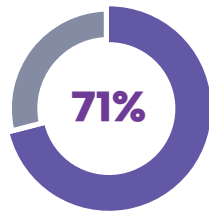


재참가 의향

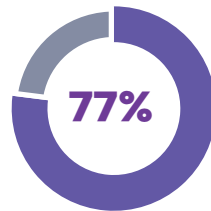
관람객 피드백



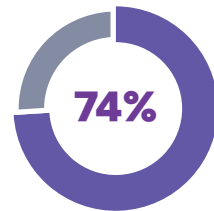
“소규모 전시회였지만 구성이 알차았습니다”
 “시장 동향을 파악할 수 있는 좋은 기회였습니다”
 “다른 전시회와 다르게 장비를 가지고 참가한 업체가 많아 상세하게 보고 느낄 수 있었습니다”



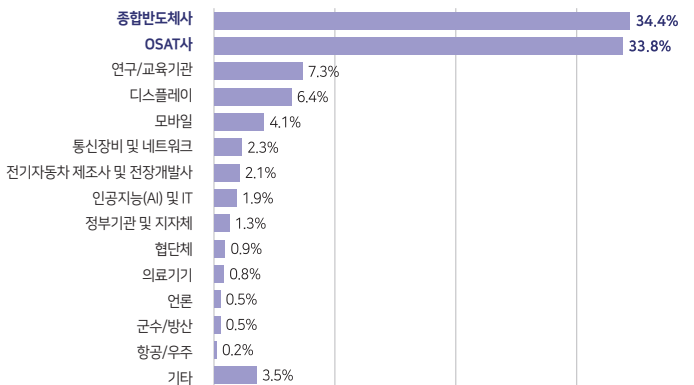
전시회 만족도



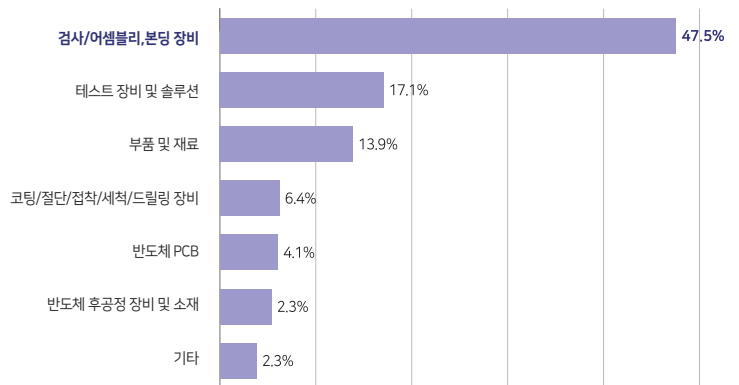
참가업체 만족도



재방문 의향

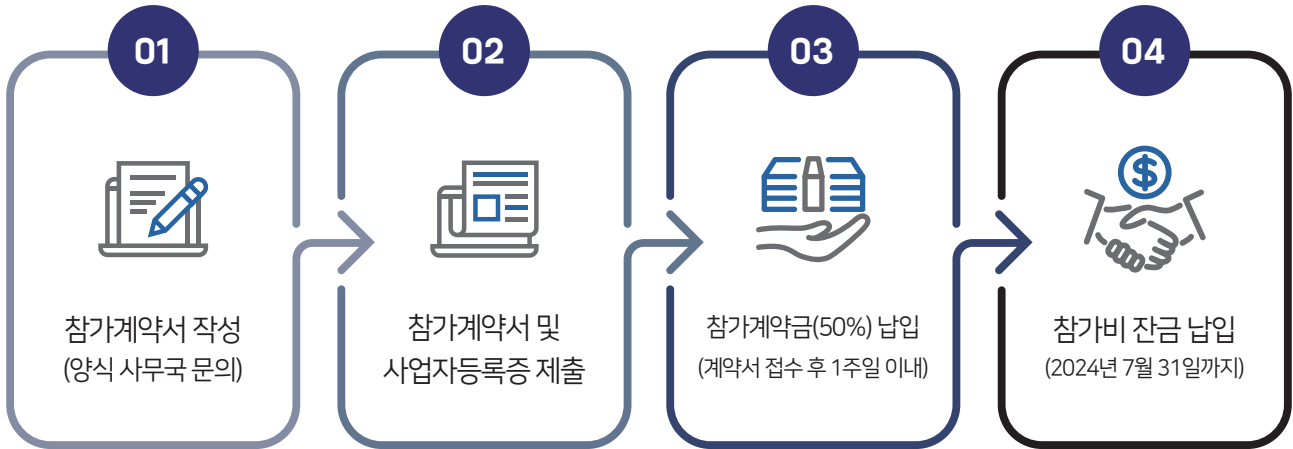


관람객 업종별 분류



관람객 관심 품목

전시회 참가 신청 절차



부스 타입 및 참가비 안내

독립 부스

2,520,000원 / 부스

- 전시 면적만 제공
- 공식 시공사 섭외 필수
- 최소 신청 단위 = 2부스



기본 부스

2,970,000원 / 부스

- 베이직 조립 타입 부스
- 기본 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 1부스



프리미엄 부스

4,020,000원 / 부스

- 프리미엄 블록 타입 부스
- 프리미엄 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 2부스



※ 1부스 : 3m x 3m = 9m²